

Secretaría de Tecnología Industria y Extensión
Facultad de Ingeniería
V JORNADAS DE INGENIERÍA APLICADA FI-UNMDP 2024
9 al 13 de septiembre
SEGUNDA CIRCULAR

La Secretaría Tecnología Industria y Extensión en conjunto con la Secretaría de Investigación y Posgrado de la Facultad de Ingeniería, invita a participar de la quinta edición de las Jornadas de Ingeniería Aplicada. Es un evento libre y gratuito que tendrá lugar del 9 al 13 de septiembre, siendo los días para las exposiciones los martes 10 y jueves 12 de septiembre en las instalaciones de la Facultad.

Inscripciones:

Las personas interesadas en asistir al evento, podrán hacerlo de forma libre y gratuita. En caso de precisar certificado de asistencia, deben acreditarse en el espacio especificado para tal fin los días martes 10 o jueves 12.

Participación de expositores:

Podrán participar en una o más de las siguientes modalidades:

- 1. Presentación de trabajos completos para posterior publicación en libro de actas con ISBN - [enlace al modelo](#).**
- 2. Presentación de póster impreso o e-póster - [enlace a recomendaciones](#)**
- 3. Presentaciones orales:** contarán con 15 minutos para desarrollar su presentación los días 11 y 12 en el horario de 12 hs a 17 hs, pudiendo contar con apoyo audiovisual si lo consideran necesario. Luego se destinarán 5 min para preguntas del público participante.

Inscripción de los expositores y envío de material

Tendrán tiempo para inscribirse hasta el día 22/08 a las 23:59 hs. a través del siguiente [FORMULARIO](#) (en caso de coautoría, realizar un único registro). El formulario se deberá enviar una vez que el equipo de trabajo tenga listo el material para presentar, ya que en el mismo se deberán anexar:

- 1) Los archivos digitales, según la modalidad de participación elegida:
 - a) Póster impreso o e-póster
 - b) Trabajo completo
- 2) Para la presentación oral se deberá anexar también:
 - a) CV abreviado del expositor (extensión máxima, media carilla A4)
 - b) Material de apoyo

Por cualquier inquietud o consulta pueden escribirnos a setie@fi.mdp.edu.ar o posgrado@fi.mdp.edu.ar